

2016年1月吉日

半導体パッケージ技術展&自動車部品加工 EXPO ご来場御礼

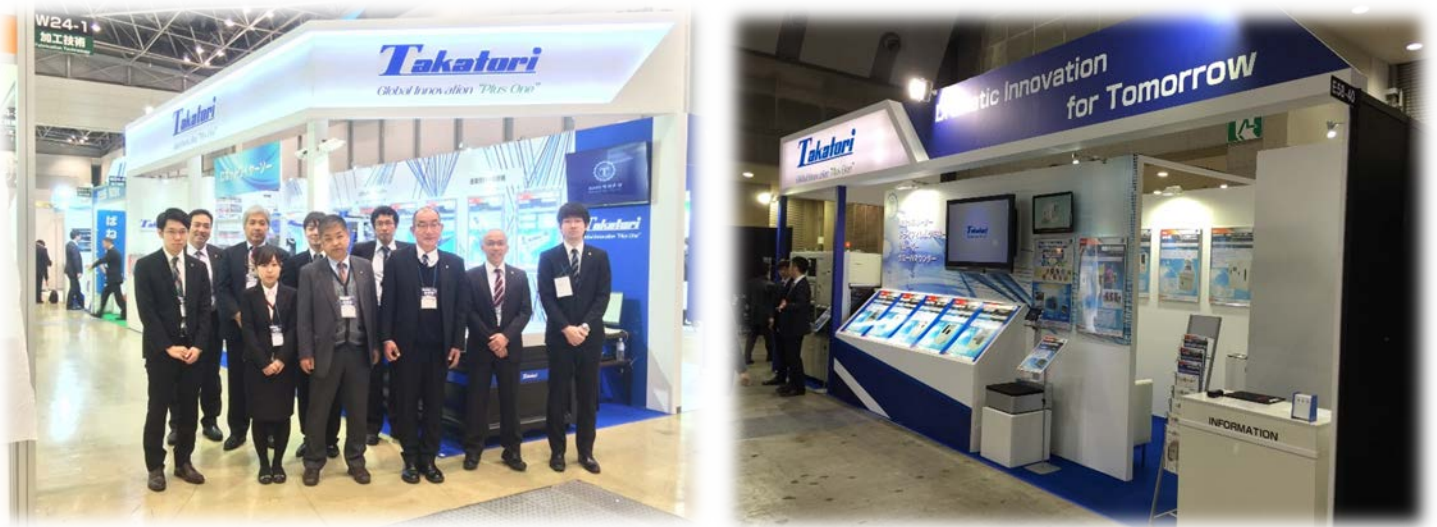
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

2016年1月13日から15日まで開催されました『半導体パッケージ技術展&自動車部品加工 EXPO』では、ご多忙の折にもかかわらず遠方より弊社ブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。3日間の短い期間でしたが、皆様のおかげをもちまして、盛況のうちに展示会を終了致しました。これもひとえに皆様のご愛顧の賜物と、心よりお礼申し上げます。

今後とも皆様のご期待に沿えますよう、社員一同全力を挙げ、社是であります『創造と開拓』をモットーに高品質な製品、サービスの提供に努める所存ですので、何卒、未永くご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

敬具



ご来場ありがとうございました。

Takatori
Global Innovation "Plus One"